

# 超大型積體電路設計暨 計算機輔助設計技術研討會

一年一度台灣IC設計領域規模最大的年度盛會「超大型積體電路設計暨計算機輔助設計技術研討會(VLSI Design/CAD Symposium)」將於2019年8月6日至9日假高雄義大皇家酒店舉行。

本屆大會由國立中正大學承辦，以「"A Smart World Through AI/IoT"」為主題，依研究主題區分為25個次領域，公開廣徵各界稿件；除了口頭及海報論文發表及短期課程外，也邀請多位國內外產學界菁英針對人工智慧與物聯網進行專題演講，同時安排一系列設計與量測前瞻技術論壇和動態展示等活動。



論文徵稿日期：投稿系統開放日～2019年5月23日止

論文錄取通知：2019年6月23日

★投搞錄取論文：須至少一位作者註冊並出席發表或海報展示說明。

★大會設有最佳論文(Best Paper)獎項，歡迎各界踴躍投稿，共同參與難得的年度盛會。

## 論文投稿主題

### Analog & RF

- 1.Biomedical Circuits and Systems
- 2.Data Converters
- 3.Green Power Electronics Circuits and Systems
- 4.PLLs, DLLs, and Wireline Transceivers
- 5.RF/mm-Wave Circuits and Wireless Transceiver
- 6.Sensors Interfaces, Imagers, Displays, and MEMS

### EDA & Testing

- 1.DFT and Fault Modeling
- 2.Mixed-Signal/RF/Memory/MEMS Test
- 3.Physical-Level Synthesis/Optimization/Verification
- 4.SiP/SOC Test/Reliability and Security
- 5.System and Logic Level Modeling/Synthesis/Optimization/Verification
- 6.Timing/Power/Thermal Optimization and DFM

### Digital & System

- 1.Communication Circuits and Systems
- 2.Digital Circuits/FPGA Prototyping/Embedded System
- 3.Multi-Core/NoC/ASIC Design
- 4.Neural Networks and Neuromorphic Engineering
- 5.Signal Processing ICs
- 6.Artificial Intelligent Accelerator

### Emerging Technology

- 1.Automotive Electronics/Systems
- 2.Green Energy Systems
- 3.Cloud Computing
- 4.Intelligent Sensors
- 5.Internet of Thing
- 6.Artificial Intelligent Circuits and Systems
- 7.Lab-on-a-Chip

### 大會組織

- 榮譽主席：馮展華  
大會主席：蔡宗亨  
執行秘書：陳鵬升  
議程主席：黃崇勛、鍾菁哲、林柏宏  
出版主席：陳鵬升  
總務主席：張榮貴  
公關主席：羅習五  
課程主席：何建忠  
大會秘書：葉素岑  
諮詢委員：王進賢、葉經緯

### 指導委員會

主席委員：呂良鴻 理事長

### 委員：

- 何建明 中研院資科所研究員  
吳誠文 清華大學電機系  
李昆忠 成功大學電機系  
周世傑 交通大學電子系  
徐蔚民 清華大學資工系  
張振豪 中興大學電機系  
謝明得 成功大學電機系  
(依姓氏筆劃序)

### 議程委員

- 丁信文、王俊堯、王鴻猷、江介宏、江政達、江蕙如、何宗易、吳崇賓、吳凱強、呂啟彰、宋啟嘉、李宇軒、李佩君、李進福、阮聖彰、周仲韓、林忠緯、林英超、林家民、姚嘉瑜、范志鵬、范育成、夏勤、馬席彬、張雲南、張順志、張錫嘉、盛鐸、莊作彬、郭可驥、郭柏佑、郭峻因、陳元賀、陳世綸、陳聿廣、陳宏明、陳坤志、陳俊吉、陳信樹、陳冠宏、陳勇志、陳厚銘、陳建中、陳柏宏、陳盈如、陳景然、陳朝烈、陳筱青、麥偉基、湯松年、黃世旭、黃育賢、黃宗柱、黃稚存、楊家讓、楊清淵、楊博惠、楊維斌、廖育德、劉一宇、劉宗德、劉建男、蔡佩芸、鄭國興、鄭維凱、賴伯承、謝東佑、謝秉璇、魏嘉玲、羅有龍  
(依姓氏筆劃序)

主辦單位：臺灣積體電路設計學會(TICD)

指導單位：教育部資訊及科技教育司

承辦單位：國立中正大學電機工程學系、國立中正大學資訊工程學系

協辦單位：科技部工程司工程科技推進中心、國研院台灣半導體研究中心、工研院資訊與通訊研究所

